PIATTO DI RAME HOLES MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE COLLEGATI

Requisito speciale: ENIG, Impedenza: Tol: +/- 7%, Foro di adattamento

Confezione con pellicola a bolle trasparente incolore, 25 pezzi / sacchetto, mettere il disidratante sul fianco, mettere la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura a strati

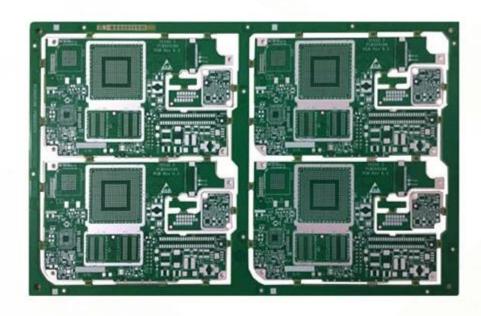












www.o-leading.com

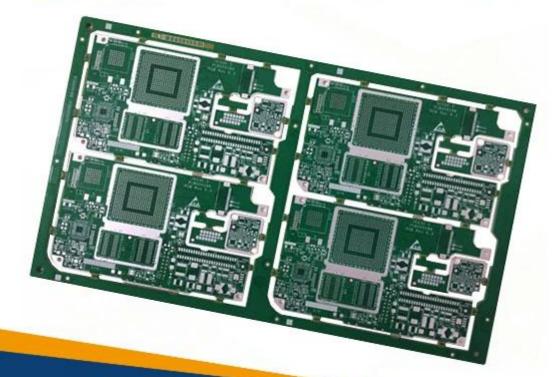












www.o-leading.com



Azienda produttrice di circuiti stampati, PCB con controllo dell'immunità, produttore di circuiti stampati per piccoli volumi